

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

苏州市世嘉科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（腾讯会议）
参与单位名称及人员姓名	广发基金：陈少平、马英皓、冯骋 天风证券：王奕红、曾庆亮。
时间	2026年05月28日
地点	苏州市建林路439号
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：韩惠明 董事会秘书：康云华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事兼总经理韩惠明先生、董事会秘书康云华先生首先介绍了公司的目前基本情况，并对投资者关心的问题进行了解答。（Q：问题，A：回答）</p> <p>Q1：请介绍下公司目前的主营业务情况？</p> <p>A1：目前公司主营业务有移动通信设备和精密箱体系统，2025年度合计收入为9.45亿元，两块业务收入各占50%左右，其中移动通信设备主要产品有射频器件和天线等，主要应用于室外宏基站领域，射频器件产品包括滤波器、双工器等产品，天线产品主要是宏基站天线和室内分布式天线等，主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。主要客户有迅达、通力、赛默飞世尔、安络杰、阿诗特能源、中微公司等国内外优质客户。</p>

Q2: 目前收购光彩芯辰股权的进展如何?

A2: 截至目前,公司收购光彩芯辰股东金帝集团持有的6.9365%股权事宜已通过公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

近日,光彩芯辰已召开股东会审议本次交易相关事项。金帝集团将其持有的光彩芯辰6.9365%股权转让予本公司,该事项已获得光彩芯辰代表三分之二以上表决权的股东审议通过。根据《股权转让协议》约定,本公司已向金帝集团支付了股权转让总价款的50%,即6,500万元。本次交易的剩余对价将按照股权转让协议约定进行支付。

Q3: 公司收购光彩芯辰的资金来源?

A3: 本次收购金帝集团持有的光彩芯辰股权资金来源于公司自有资金或者自筹资金。

Q4: 目前光彩芯辰那边的经营业绩情况如何?未来做的业绩承诺金额是多少?

A4: 公司于2026年3月28日披露了《关于签署股权转让协议的公告》(公告编号:2026-015),公告披露过光彩芯辰近一年一期的主要财务数据,请参考相关公告内容。其次,根据公司2025年12月30日披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2025-072),光彩芯辰创始股东做了相关的业绩承诺,即2026年度、2027年度及2028年度标的公司三年汇总累计实现净利润不低于2.85亿元。“净利润”指扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润(合并报表口径)的孰低值。

Q5: 公司现有主营业务有什么扭亏措施?

A5: 公司现有业务亏损主要系一是报告期内,移动通信设备业务市场竞争激烈,导致产品毛利率下降;二是报告期内,子公司中山亿泰纳因临时停产发生的相关费用增加;三是本期股权激励费用分摊的费用增加。未来公司将通过优化资源配置、推进降本增效、开发新客户及导入新产品等方式改善公司经营业务。

Q6: 贵公司增资光彩有什么协同效应?

A6: 一是本公司的增资款将为标的公司提供资金上的支持,帮助其扩大发展;二是客户资源上的协同,上市公司的客户资源将与标的公司之间

	<p>进行共享，体现互补性和协同效益；三是充分利用本公司富余的产能，为标的公司的扩产提供帮助。</p> <p>Q7：光彩芯辰的发展历程？</p> <p>A7：光彩芯辰前身为以色列光模块公司Color Chip，以色列Color Chip成立于2001年，2020年被光彩芯辰全资收购，成为光彩芯辰的子公司。以色列Color Chip是全球最早的光模块公司之一。目前光彩芯的产能主要在浙江嘉善，研发中心设在以色列和江苏苏州，美国设有销售中心。</p> <p>Q8：公司为什么要投资光彩芯辰？</p> <p>A8：基于公司发展战略规划，公司计划实现通信行业的横向发展，而光彩芯辰在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资源等与本公司的发展战略相契合，所以本公司对光彩芯辰实施了增资。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单	无
日期	2026年05月28日